

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2018-050

惠州中京电子科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务为印制线路板（PCB）的研发、生产和销售与服务。主要产品为双面板、多层板、高密度互联板（HDI）和柔性线路板（FPC）。公司是 CPCA 行业协会副理事长单位，行业标准制定单位之一，在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。公司产品广泛运用于消费电子、网络通讯、汽车电子、医疗终端、金融终端、人工智能、VR/AR、智能穿戴、无人机等高新技术产品领域。

公司多年专注 PCB 行业，已构筑起集研发、生产、销售和服务于一体的现代化经营管理体系。公司以销定产，依据客户订单组织和安排生产，按不同产品特性定制生产工艺，为客户提供个性化综合解决方案。公司以直接向下游终端品牌客户销售产品为主，根据产品需求及市场发展情况与现有客户保持良好合作并持续拓展优质新客户，不断扩大市场占有率。

印制电路板作为电子信息产业的基础组件，被誉为“电子工业之母”。印制电路板行业下游应用领域十分广泛，近年来随着新型消费电子、新能源汽车电子、人工智能、可穿戴设备、物联网、5G 通讯等高附加值、高成长性产业的迅速发展，为 PCB 产业提供了更广阔的发展空间。公司紧跟市场变化，持续调整优化产业结构，积极布局高端 PCB 市场，重点发展高技术含量 HDI 产品项目，同时，通过并购重组方式收购 FPC 行业龙头企业，以实现刚性线路板、柔性线路板及刚柔结合线路板的全系列印制线路板产品组合。HDI 产能全面提升及全系列产品组合的形成将成为公司 PCB 产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,076,553,203.25	794,188,458.63	35.55%	578,592,369.01
归属于上市公司股东的净利润	23,744,017.70	110,986,387.78	-78.61%	29,239,963.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,943,788.59	18,393,436.34	2.99%	12,935,665.33
经营活动产生的现金流量净额	39,798,307.66	-3,906,355.17	1,118.81%	85,533,476.98
基本每股收益（元/股）	0.06	0.31	-80.65%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.31	-80.65%	0.08
加权平均净资产收益率	2.44%	15.04%	-12.60%	4.57%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,660,993,265.07	1,566,287,988.44	6.05%	1,261,261,620.02
归属于上市公司股东的净资产	981,569,305.11	971,928,664.65	0.99%	650,277,495.85

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	246,358,275.68	265,698,208.35	260,060,564.43	304,436,154.79
归属于上市公司股东的净利润	4,140,119.93	1,463,042.68	2,531,738.01	15,609,117.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,746,571.30	1,455,939.90	992,459.69	13,748,817.70
经营活动产生的现金流量净额	2,218,395.50	13,696,384.08	40,148,606.46	-16,265,078.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

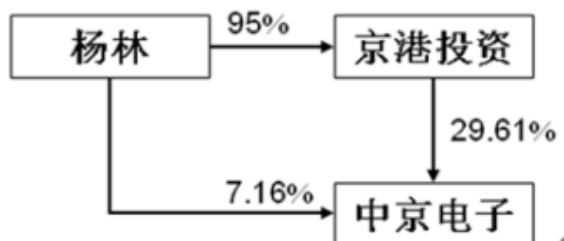
报告期末普通股股东总数	27,530	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	29.61%	111,858,462		质押	86,650,000	
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	18.92%	71,492,613				
杨林	境内自然人	7.16%	27,043,832	25,155,374			
紫光集团有限公司	国有法人	2.87%	10,833,000				
张敬兵	境内自然人	1.47%	5,544,696				
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,448,310		质押	779,999	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200				
刘德威	境内自然人	0.27%	1,020,000	1,020,000			
庄汉成	境内自然人	0.23%	855,395				
章志敏	境内自然人	0.22%	849,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，刘德威为惠州市普惠投资有限公司股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司经营管理团队在董事会指导下，紧紧围绕公司生产经营目标，抓住机遇，把握当前行业的良好发展势头，在做好主营业务管理运营及增量扩产的同时，积极探索产品多元化发展，挖掘整合资源，并通过外延式投资与并购开拓新的业务板块，以形成经营与投资双翼发展的战略格局，实现企业可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 107,655.32 万元，较上年同比增长 35.55%；实现净利润 2374.40 万元，较上年同比减少 78.61%。上述业绩变动主要受上年度处置长期股权取得投资收益约 8741 万元、本年度新增股权激励成本摊销约 2361 万元因素影响，若剔除上述项目影响，公司主营业务收入及主营业务利润较上年同期有较大幅度提升。

报告期内公司重点开展工作如下：

1、HDI 全面盈利

报告期，公司 HDI 项目取得突破性发展，实现全面达产盈利，并已完全掌握高阶 HDI 工艺技术及具备大规模生产供应能力。2017 年度 HDI 较上年同期实现大幅提升。公司 HDI 产品在高清 LED 显示屏、智能 4G/5G 手机与通讯、新能源汽车电子、智能可穿戴终端、医疗电子终端、AR/VR、人工智能等新兴应用领域拥有广阔市场发展前景。HDI 产能的全面释放将有利推动公司产品结构优化调整，成为公司业绩增长核心驱动因素。

2、并购重组

根据公司发展战略规划，报告期内，公司启动了对 FPC 行业龙头企业之一元盛电子的产业收购工作，以现金支付方式收购元盛电子控股权。本次重大资产重组事项已于 2018 年 3 月 28 日通过股东大会审议。

元盛电子主要从事挠性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的研发、生产和销售,产品广泛应用于激光读取头、汽车电子、液晶显示模组、触摸屏、摄像头模组、生物识别、智能终端等领域。元盛电子系国内最早从事 FPC 开发的企业之一,也是目前国内 FPC 行业的龙头企业之一,近年来元盛电子紧抓国内消费电子和汽车电子快速发展的市场机遇,已成为京东方、欧菲科技、伯恩光学、深天马、日立存储等行业龙头企业的主要供应商,在行业内形成了良好的品牌形象。

收购完成后,双方将致力于资源整合与共享,实现在业务、管理与文化等方面的融合与产业协同效应,在市场和渠道、产品和技术、生产和运营等方面进行优势互补,提升公司整体市场竞争力和品牌影响力。公司也将迅速补足 FPC 领域短板,形成覆盖刚性、柔性、刚柔结合线路板的全系列线路板产品组合,为客户提供印制线路板产品一体化全面服务。本次并购重组是公司结合未来行业发展趋势,增强企业市场竞争力进行的前瞻性部署,是公司实施产业长期发展战略规划的重要步骤。

3、技术开发

为促进公司高端高密度线路板的发展,公司2017年研发投入3765.41万元,较上年同期增长44.61%,占公司全年营业收入的3.50%。报告期内开展了“超薄型印制电路板制作工艺技术研究”、“高密度互连(HDI)印制电路板层间对位技术研究”、“高阶HDI板压合工艺技术研究”、“充电桩用印制电路板(铜基板)工艺技术研究”、“高频、高速印制电路板阻抗控制及信号完整性研究”、“高频、高速印制电路板阻抗控制及信号完整性研究”、“双排金手指高频板制作工艺研究”、“印制电路板成孔品质影响因素研究”等多个项目的研发工作,并获得5项授权专利。

报告期内,公司着力提升工艺技术,打造核心竞争力产品,正在逐步形成包括 LED 显示产品、高端消费电子产品、物联网与人工智能产品在内的优势产品线。尤其是在小间距 LED 显示方面,公司已处行业领先水平,凭借高品质、高性能、高标准赢得客户一致认可,积累了洲明科技、艾比森光电、联建光电、强力巨彩等一大批优质 LED 显示客户群体。此外,随着通讯代际升级步伐不断加速,5G 将助力 PCB 行业进一步发展,引领通讯 PCB 需求爆发,公司成立专项技术小组,积极推进针对 5G 标准的技术升级,期待搭载大客户共享 5G 时代红利,公司目前生产的服务器(Server)主板采用十层通孔技术,其中高 TG、LOW CTE 值、阻抗 46 组等主要指标均已达成,为未来 5G 服务器等领域拓展打下坚实的技术基础。

4、市场开发

报告期,公司加大市场开发力度,进一步拓展国内外市场份额,优化订单结构,大力发掘附加值高的 HDI 与多层板客户和订单。成功引进全球安防龙头企业海康威视以及世界百强企业戴尔(DEL),导入全球无人机龙头企业大疆,及小米、星网锐捷等优质客户。公司凭借优质的产品和服务,赢得供应商的一致认可,先后荣获 Honeywell、联建光电、LG、西安诺瓦等多家客户优秀供应商奖,并取得华为二级供应商资格。

公司移动终端设备产品向二阶及以上高阶智能性产品推进,客户向大品牌、大 ODM 转型集中,报告期成功引进传音,中诺,龙旗,天珑等品牌客户,并与前三大手机 ODM 企业闻泰、华勤、龙旗达成稳定合作关系,为后续 HDI 业务的发展提供充足的客户资源支持。

5、人才激励

报告期内，公司进一步深化内部考核、激励机制。继续实施以净利润（结合 EVA 指标）导向作为主要考核目标的绩效考核与分配体系，确保责任明确，激励清晰，奖罚分明，有效推进团队管理优化。公司于 2017 年 3 月完成限制性股票激励计划首次授予，股权激励的实施，使员工与公司共享企业发展成果，有力激发团队的积极性和创造性，同时提高公司对优秀人才的吸引力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
单面板	2,498,927.45	1,410,040.24	43.57%	9.28%	5.66%	2.72%
双面板	220,954,195.80	200,663,854.60	9.18%	19.57%	20.18%	0.67%
多层板	853,100,080.00	691,178,790.35	18.98%	40.52%	41.38%	0.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入107,655.32万元，较上年同比增长35.55%；实现净利润2374.40万元，较上年同比减少78.61%。上述业绩变动主要原因如下：

- 1、2016年同期因处置长期股权投资获得投资净收益 8741 万元，对业绩产生重大影响。
- 2、2017年度新增股权激励成本摊销约 2361 万元，对业绩产生较大影响。
- 3、2017年度主营业务收入及主营业务利润扣除上述项目影响后较上年同期有较大幅度增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

惠州中京电子科技股份有限公司

2018 年 4 月 16 日